公告：107年科技部「國際產學聯盟計畫」補助本校各單位舉辦國際學術研討會即日起開放申請。

說明：

一、依據：科技部「國際產學聯盟計畫」

二、申請方式：

1.由申請單位提出補助「申請表」及「計畫書」，送研發處續辦。

2.「計畫書」內容應包括：研討會舉辦目的、舉辦內容、經費使用規劃、預期效果及其他有助審查之重要事項。

三、申請期限：先到先審，經費用完為止。

四、申請要件：

1.研討會舉辦期間：107年1月1日起至107年7月31日區間。並且須於107年8月5日前完成報帳，本項經費不能保留，也不能延期報帳。

2.研討會須符合下列領域之一：

* 生醫與大健康產業 (Biomedical and Health-Care Industry)
* 綠能與循環經濟產業 (Green Energy and Circular Economy Industry)
* 物聯網與人工智慧應用產業 (IoT and AI Applications Industry)
* 智慧製造產業 (Smart Manufacturing Industry)
* 先進半導體與晶片設計產業 (Semiconductor and IC Design Industry)
* 文創樂活產業 (Creative Arts and Lifestyles Industry)

3.須提出研討會**有助於與社會、業界接軌的永續發展說明(填於**「申請表」中或另頁說明)。

4.須同意協辦單位增列『科技部「國際產學聯盟計畫」』。

五、業務承辦人：綜合企畫組林芬(分機35007)，[felin@mx.nthu.edu.tw](mailto:felin@mx.nthu.edu.tw)

六、相關連結：請到研發處首頁的【辦法與表單下載】、【一般業務】【舉辦活動】下載申請表<http://rdweb.nthu.edu.tw/Pages.aspx?pid=66&lan=TW>

研發處 敬啟

107.1.17